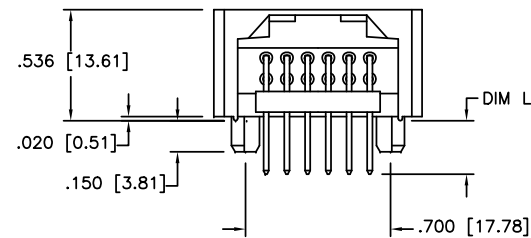
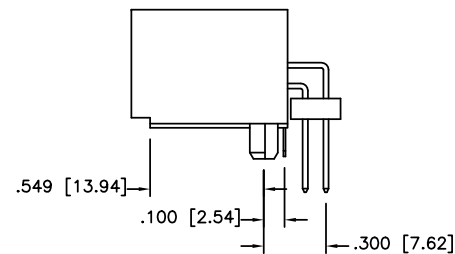
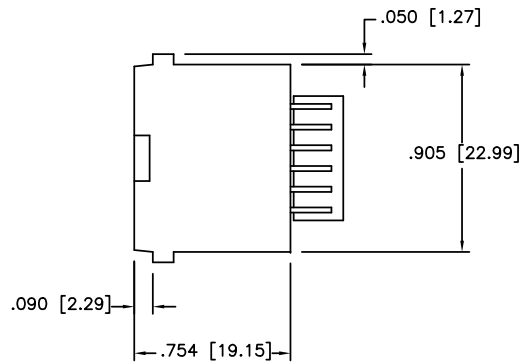


PRODUCT NUMBER
SEE TABLE



mat'l. code				surface		tolerance		projection	product family			
				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101			LATCH-N-LOK			
ltr	ecn	nodr	date	tolerances unless otherwise specified:						title		
H	ELX-N-008453	ZK	11/28/11	angles	linear	XX±.01/0.XX±0.3 XXX±.005/0.XX±0.13 XXXX±.0020/0.XXX±0.051		INCH/MM				
C	V01703	TFG	7/21/00	0°±2°				scale 1:1	2X6 LNL VERTICAL PANEL HEADER ASSEMBLY			
D	V10987	TFG	2/15/01	dr	M. CORMAN	6/25/90			dwg no		sheet 1 of 2	size
E	M05-0050	MHT	3/16/05	engr	D. HORCHLER	6/25/90			78098		A3	
F	M06-0282	AGS	7/28/06	chr	D. HORCHLER	6/25/90						
G	M06-0365	AGS	9/20/06	appd	D. HORCHLER	6/25/90			type		Product	Customer
sheet	revision	H	H									
index	sheet	1	2									

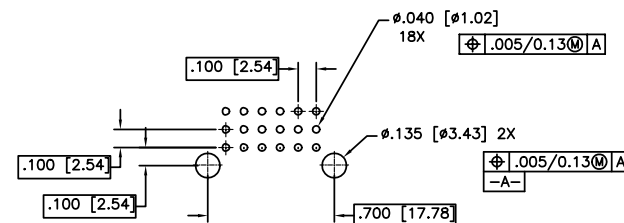
78098-XXXXLF

LEAD FREE OPTION (6)(8)

COLOR (4)		
1	70343 LT GRAY	OBS
2	80166 OFF WHITE	
3	70634 DK GRAY	OBS
4	701 BLACK	
5	70511 SLATE GRAY	OBS
7	70455 SILVER GRAY	
8	80189 PEARL WHITE	OBS
9	70419 PEBBLE GRAY	

PLATING (3)		
0	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
3	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
5	50u" MIN OVER 50u"MIN Ni	

PIN LENGTH		
	DIM L	
0	.200/5.08	
1	.130/3.30	



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

NOTES:

- HEADER SHROUD
MAT'L: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC.
UL-94V-0 RATED.
- GROUND CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING: 100-160u"/2.54-4.06u" TIN
- SIGNAL CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING OPTION: PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT
ON CONTACT AREA OR TAIL, OPTIONALLY (78-295u") TIN ON TAIL.
- NUMBERS SHOWN ARE FOR G.E. LEXAN AND
ARE FOR REFERENCE ONLY.
- THIS ASSEMBLY U.L. APPROVED PER FILE E66906 VOL. 1, SEC. 84
AND CSA APPROVED PER MASTER FILE LR46923.
- ADD LF SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- PRODUCT SPEC: GS-12-003

mat'l. code		surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection INCH/MM		product family LATCH-N-LOK	
ltr ecn nodr date		tolerances unless otherwise specified		angles linea		scale 1:1		title 2X6 LNL VERTICAL PANEL HEADER ASSEMBLY	
H				0°±2'		FCCI		dwg no 78098	
		dr M. CORMAN 6/25/90		engr D. HORCHLER 6/25/90				sheet 2 of 2 size A3	
		chr D. HORCHLER 6/25/90		app D. HORCHLER 6/25/90				type Product Customer Drawing	
sheet index		revision sheet							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9